

委員会名 (所属部門)	ULSI・実装インターコネクト材料技術調査専門委員会 (C部門：電子材料技術委員会)		委員会での調査・検討項目の概要，委員長のメッセージ等 ULSI配線の現状と将来技術についてデバイスから実装までを視野に入れた調査活動を行います。超高速・低消費電力インターコネクト技術，シームレス実装技術，ユビキタス対応システムLSI/実装技術などについて積極的に委員会活動に取り組んでいただける方を募集します。
設置期間	平成18年6月～平成20年5月		
委員長名(所属)	大場 隆之(東京大学)		
委員会開催頻度	5回/年		
問合せ ・ 公募 受付 先	氏名 (所属)	近藤英一 (山梨大学)	
	電話	055-220-8472	
	FAX	055-220-8778	
	E-mailアドレス	kondoh@ccn.yamanashi.ac.jp	
応募いただきたい方の専門分野， 経験など	集積回路配線・実装のシステム，プロセス，材料，生産技術などがご専門の方または興味のある方。		
公募締切	平成18年8月31日		